

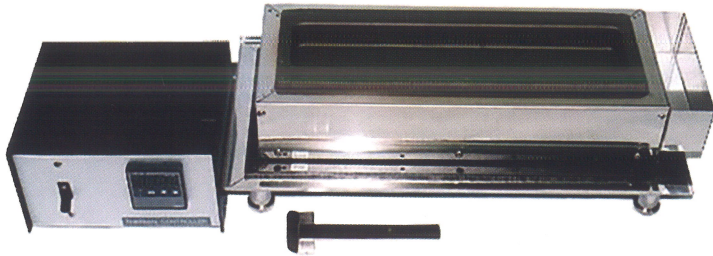


鑄鉄製半田槽

SG-2SF

Product Guide

リードフレームの ディップはんだ付に最適



- ◎ 小部品に最適な鑄鉄製半田槽
- ◎ 480°Cまでの高温連続使用が可能
- ◎ PID制御機能付き
- ◎ はんだの酸化を最小限に抑えます
- ◎ 特殊寸法のカスタム品も製作可能です
- ◎ 整列治具を使用してのコイルの末端処理に最適
- ◎ オプションで、スラジかき取装置があります

■SG-2SFの特長

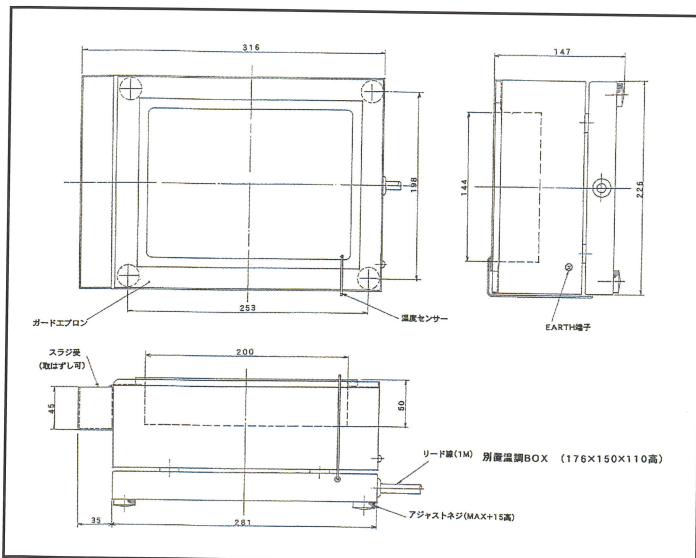
弊社特長のセラミック半田槽は型による製作のため、カスタム品の製作ができません。

そのため酸化物の出にくい鑄鉄製半田槽を製作しております。鉛フリーに対しても有効です。表面は弊社にて酸化防止処理を施しております。

■SG-2SFの仕様

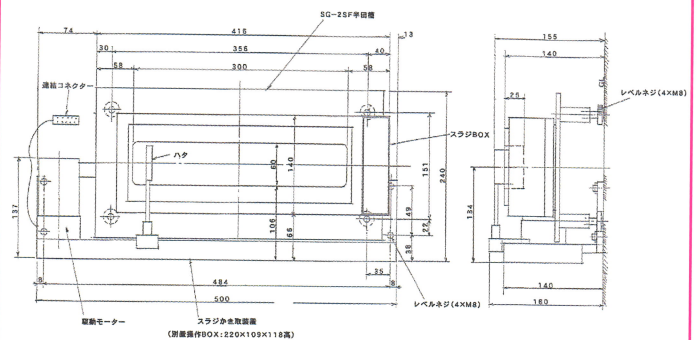
電力	AC100V / 1600W
バス寸法	60×300×25 深 mm
外形寸法	230×425×130H mm
はんだ使用量	3.5kg
製品重量	15kg
温度制御	別置PID温調

■SG-2SFの外形寸法図



■オプション

スラジかき取装置 組立外形図



- 取扱説明書に基づきご使用ください。
- 改良のため、予告なしに仕様を変更することがあります。

半田付け、銀ろう付け等のマイクロ接合技術での社会貢献を目指します。



株式会社 東洋テクニカル
TOYO TECHNICAL

〒142-0053

東京都品川区中延2丁目17番3号 ベルビル2階

TEL 03-3788-2711 FAX 03-3788-2719

http://www.toyotechnical.co.jp/